

HiPerFET™ Power MOSFETs Q-CLASS

Single MOSFET Die

N-Channel Enhancement Mode
Avalanche Rated, Low Q_g,
High dV/dt, Low t_{rr}

IXFK 73N30Q

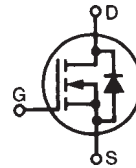
IXFX 73N30Q

$$V_{DSS} = 300 \text{ V}$$

$$I_{D25} = 73 \text{ A}$$

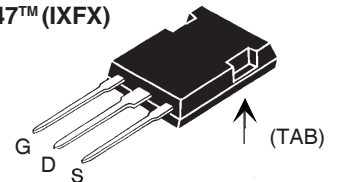
$$R_{DS(on)} = 45 \text{ m}\Omega$$

$$t_{rr} \leq 250 \text{ ns}$$

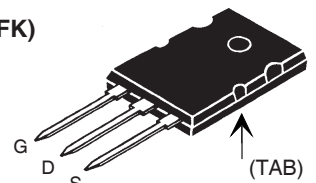


Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}$	300	V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}; R_{GS} = 1 \text{ M}\Omega$	300	V
V_{GS}	Continuous	± 30	V
V_{GSM}	Transient	± 40	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	73	A
I_{DM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, pulse width limited by T_{JM}	292	A
I_{AR}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	73	A
E_{AR}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	60	mJ
E_{AS}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	2.5	J
dv/dt	$I_S \leq I_{DM}$, $di/dt \leq 100 \text{ A}/\mu\text{s}$, $V_{DD} \leq V_{DSS}$ $T_J \leq 150^\circ\text{C}$, $R_G = 2 \Omega$	10	V/ns
P_D	$T_C = 25^\circ\text{C}$	500	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_L	1.6 mm (0.063 in.) from case for 10 s	300	$^\circ\text{C}$
M_d	Mounting torque (TO-264)	0.4/6	Nm/lb.in.
Weight	PLUS 247	6	g
	TO-264	10	g

PLUS247™ (IXFX)



TO-264 (IXFK)



G = Gate
S = Source

D = Drain
TAB = Drain

Features

- IXYS advanced low Q_g process
- Low gate charge and capacitances
 - easier to drive
 - faster switching
- International standard packages
- Low R_{DS(on)}
- Rated for unclamped Inductive load switching (UIS) rated
- Molding epoxies meet UL 94 V-0 flammability classification

Applications

- DC-DC converters
- Battery chargers
- Switched-mode and resonant-mode power supplies
- DC choppers
- AC motor control
- Temperature and lighting controls

Advantages

- PLUS 247™ package for clip or spring mounting
- Space savings
- High power density

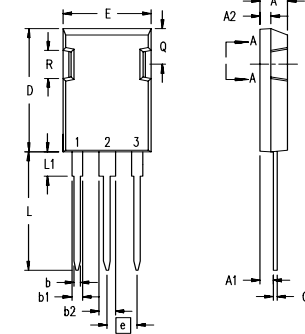
Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
V_{DSS}	$V_{GS} = 0 \text{ V}$, $I_D = 1 \text{ mA}$	300		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 4 \text{ mA}$	2.0		4.0 V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 30 \text{ V}$, $V_{DS} = 0$			$\pm 100 \text{ nA}$
I_{DSS}	$V_{DS} = V_{DSS}$ $V_{GS} = 0 \text{ V}$ $T_J = 125^\circ\text{C}$			25 μA 2 mA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10 \text{ V}$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$ Note 1			45 m Ω

Symbol	Test Conditions		Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
			min.	typ.	max.
g_{fs}	$V_{DS} = 10\text{ V}; I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$	Note 1	30	55	S
C_{iss}	$V_{GS} = 0\text{ V}, V_{DS} = 25\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$			5400	pF
C_{oss}				1300	pF
C_{rss}				370	pF
$t_{d(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}, V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}, I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$ $R_G = 1\ \Omega$ (External)			37	ns
t_r				36	ns
$t_{d(off)}$				82	ns
t_f				12	ns
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}, V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}, I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$			195	nC
Q_{gs}				42	nC
Q_{gd}				82	nC
R_{thJC}				0.22	K/W
R_{thCK}				0.15	K/W

Source-Drain Diode		Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
Symbol	Test Conditions	min.	typ.	max.
I_S	$V_{GS} = 0\text{ V}$			73 A
I_{SM}	Repetitive; pulse width limited by T_{JM}			292 A
V_{SD}	$I_F = I_S, V_{GS} = 0\text{ V}$, Note 1			1.5 V
t_{rr}	$I_F = 25\text{ A}, -di/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}, V_R = 100\text{ V}$		0.8	250 ns
Q_{RM}				μC
I_{RM}				A

Note: 1. Pulse test, $t \leq 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2\%$

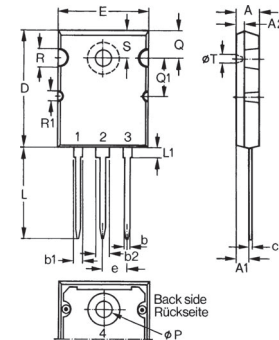
PLUS 247™ Outline (IXFX)



Terminals: 1 - Gate
2 - Drain (Collector)
3 - Source (Emitter)
4 - Drain (Collector)

Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.83	5.21	.190	.205
A ₁	2.29	2.54	.090	.100
A ₂	1.91	2.16	.075	.085
b	1.14	1.40	.045	.055
b ₁	1.91	2.13	.075	.084
b ₂	2.92	3.12	.115	.123
C	0.61	0.80	.024	.031
D	20.80	21.34	.819	.840
E	15.75	16.13	.620	.635
e	5.45 BSC		.215 BSC	
L	19.81	20.32	.780	.800
L1	3.81	4.32	.150	.170
Q	5.59	6.20	.220	.244
R	4.32	4.83	.170	.190

TO-264 Outline (IXFK)



Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.82	5.13	.190	.202
A ₁	2.54	2.89	.100	.114
A ₂	2.00	2.10	.079	.083
b	1.12	1.42	.044	.056
b ₁	2.39	2.69	.094	.106
b ₂	2.90	3.09	.114	.122
c	0.53	0.83	.021	.033
D	25.91	26.16	1.020	1.030
E	19.81	19.96	.780	.786
e	5.46 BSC		.215 BSC	
J	0.00	0.25	.000	.010
K	0.00	0.25	.000	.010
L	20.32	20.83	.800	.820
L1	2.29	2.59	.090	.102
P	3.17	3.66	.125	.144
Q	6.07	6.27	.239	.247
Q1	8.38	8.69	.330	.342
R	3.81	4.32	.150	.170
R1	1.78	2.29	.070	.090
S	6.04	6.30	.238	.248
T	1.57	1.83	.062	.072

IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

Fig. 1. Output Characteristics
@ 25 Deg. C

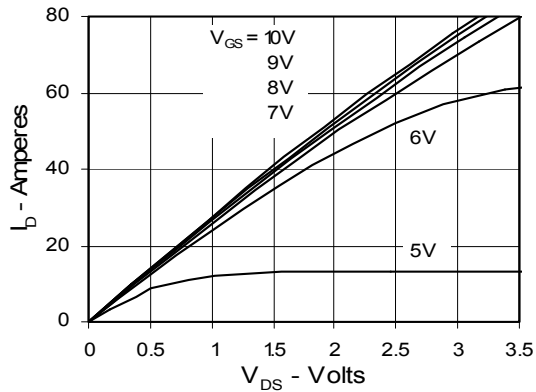


Fig. 2. Extended Output Characteristics
@ 25 deg. C

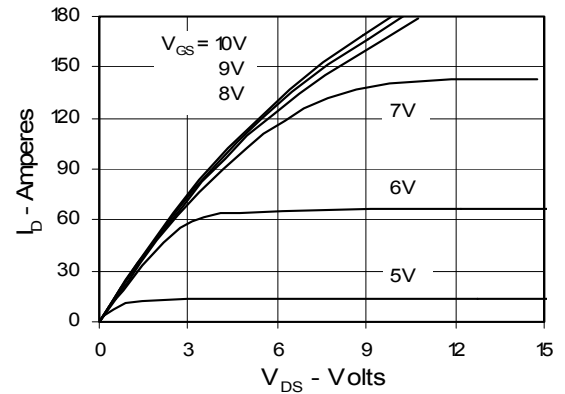


Fig. 3. Output Characteristics
@ 125 Deg. C

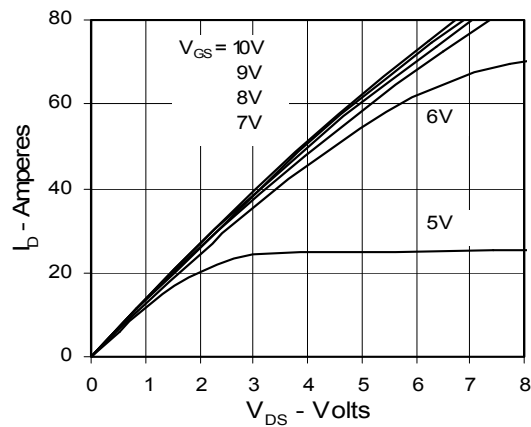


Fig. 4. $R_{DS(on)}$ Normalized to I_{D25} Value vs. Junction Temperature

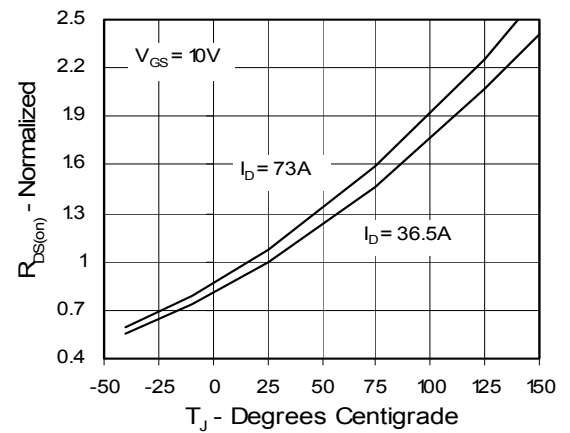


Fig. 5. $R_{DS(on)}$ Normalized to I_{D25} Value vs. I_D

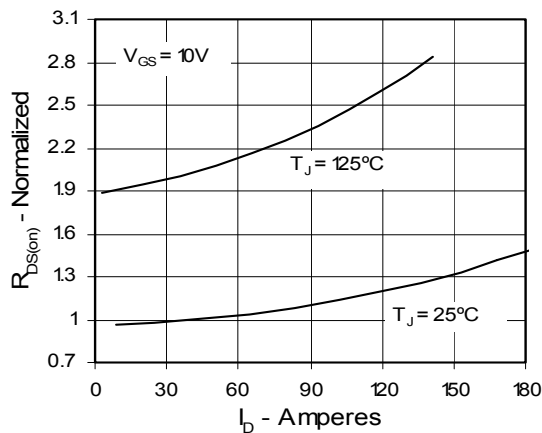


Fig. 6. Drain Current vs. Case Temperature

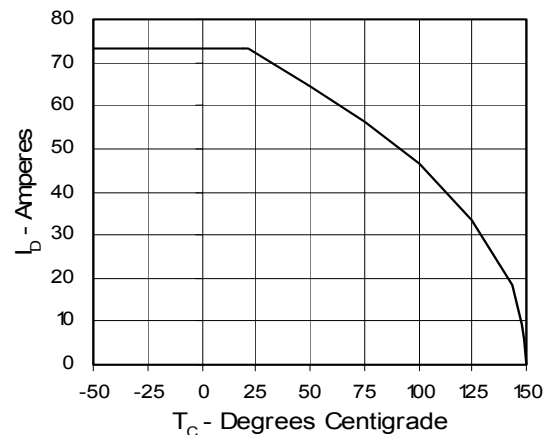


Fig. 7. Input Admittance

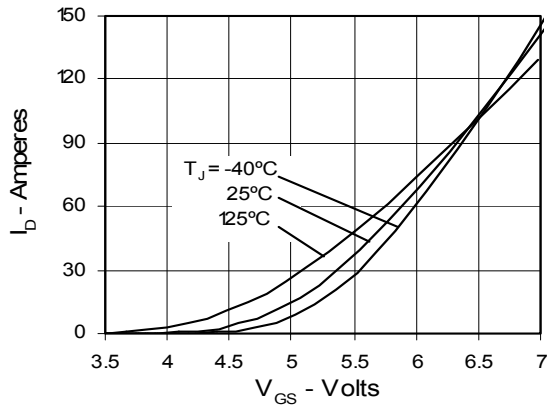


Fig. 8. Transconductance

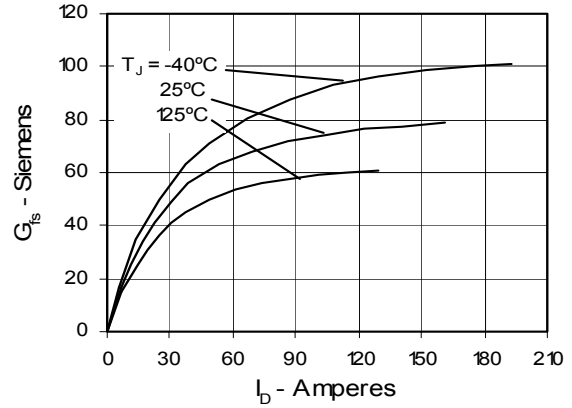


Fig. 9. Source Current vs. Source-To-Drain Voltage

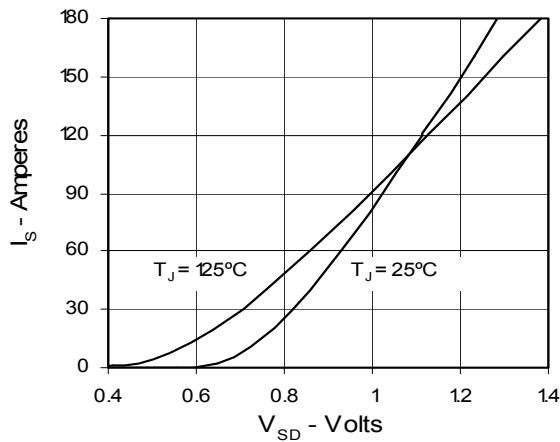


Fig. 10. Gate Charge

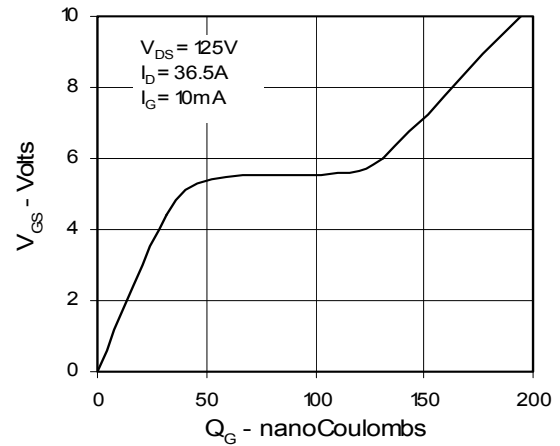


Fig. 11. Capacitance

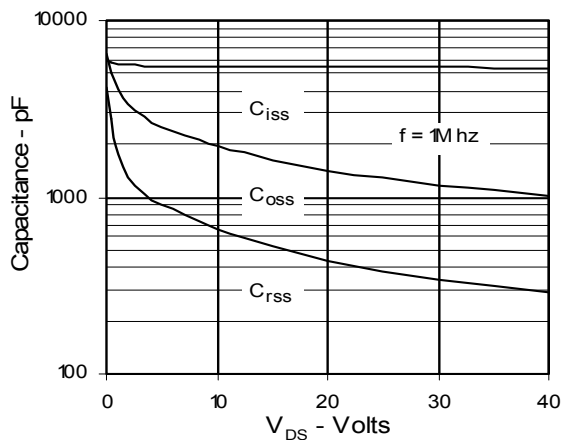
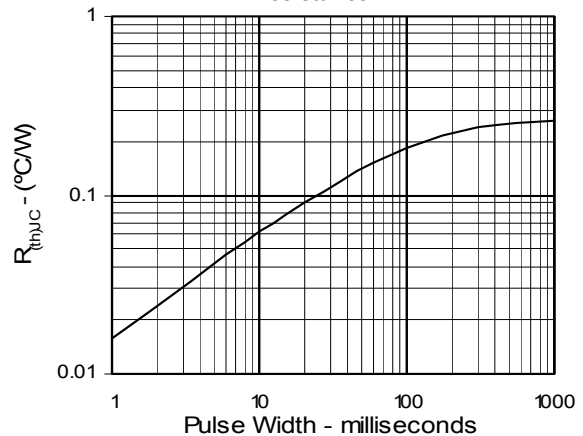


Fig. 12. Maximum Transient Thermal Resistance



IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:

4,835,592	4,881,106	5,017,508	5,049,961	5,187,117	5,486,715	6,306,728B1	6,259,123B1	6,306,728B1
4,850,072	4,931,844	5,034,796	5,063,307	5,237,481	5,381,025	6,404,065B1	6,162,665	6,534,343

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[IXYS:](#)

[IXFK73N30Q](#) [IXFX73N30Q](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.